(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205108169 U
(45)授权公告日 2016.03.30

(21)申请号 201520928419.3

(22)申请日 2015.11.20

(73)专利权人 中国人民解放军南京军区南京总医院
地址 210002 江苏省南京市中山东路305号

(72)发明人 阮敏 肖金敏 王媛媛 李莹

(74)专利代理机构 南京天华专利代理有限责任公司 32218
代理人 陆海天 夏平

(51)Int.Cl.
A61G 7/075(2006.01)
A61G 7/057(2006.01)

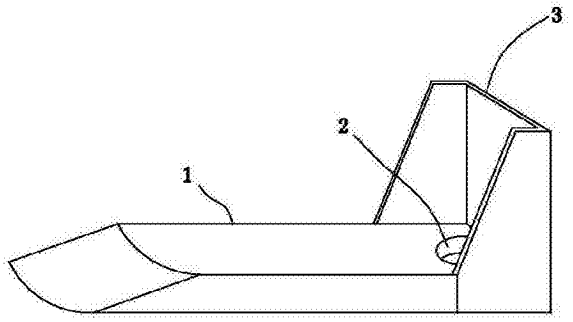
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫

(57)摘要

本实用新型涉及一种截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫，包括由硬质海绵制成本体，所述本体为长方体形，其一端为斜坡状，另一端设有与本体相垂直的凹型挡板；所述本体邻近挡板处设有一个可放置患者脚后跟隆凸处的圆形凹槽。本实用新型设计合理，结构简单，使用方便，免去了传统装置繁复的穿戴过程，在抬高患者腿部的同时，防止发生足下垂，还可以有效避免脚后跟压疮的发生，从而极大的减轻了患者痛苦，提高康复效果，还可减轻医护人员的工作强度。



CN 205108169 U

1.一种截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫，包括由硬质海绵制成本体，其特征是所述本体为长方体形，其一端为斜坡状，另一端设有与本体相垂直的凹型挡板；所述本体邻近挡板处设有一个可放置患者脚后跟隆凸处的圆形凹槽。

2.根据权利要求1所述的截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫，其特征是所述挡板包括底板和两块侧板，其中，所述底板为矩形，下端连接在所述本体的端部；所述侧板为梯形，垂直连接在所述底板的两侧。

3.根据权利要求1或2任一所述的截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫，其特征是所述挡板的内侧面上贴敷一层软质垫层。

一种截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种医疗辅助用品，尤其是一种适用于截瘫病人、并使其防止发生足下垂和压疮的抬腿垫，具体的说是一种截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫。

背景技术

[0002] 目前，在对截瘫患者的护理过程中，经常使用抬腿垫来抬高其下肢，防止出现水肿。但是，该类患者往往还伴有下肢肌力减退或丧失，长期卧床会导致足下垂。同时，由于长期受压，其脚后跟等部位容易发生压疮，给患者带来痛苦和烦恼，不利于康复。因此，需要设计一种可以避免发生足下垂和压疮的抬腿垫，减轻患者的痛苦，提高康复效果。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对截瘫患者的护理过程中所遇到的问题，提供一种截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫，在抬高患者腿部的同时，防止发生足下垂，还可以有效避免脚后跟压疮的发生，从而减轻患者痛苦，提高康复效果。

[0004] 本实用新型的技术方案是：

[0005] 一种截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫，包括由硬质海绵制成本体，所述本体为长方体形，其一端为斜坡状，另一端设有与本体相垂直的凹型挡板；所述本体邻近挡板处设有一个可放置患者脚后跟隆凸处的圆形凹槽。

[0006] 进一步的，所述挡板包括底板和两块侧板，其中，所述底板为矩形，下端连接在所述本体的端部；所述侧板为梯形，垂直连接在所述底板的两侧。

[0007] 进一步的，所述挡板的内侧面上贴敷一层软质垫层。

[0008] 本实用新型的有益效果：

[0009] 本实用新型设计合理，结构简单，使用方便，免去了传统装置繁复的穿戴过程，在抬高患者腿部的同时，防止发生足下垂，还可以有效避免脚后跟压疮的发生，从而极大的减轻了患者痛苦，提高康复效果，还可减轻医护人员的工作强度。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0011] 其中：1-本体；2-凹槽；3-挡板。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 如图1所示。

[0014] 一种截瘫病人防足下垂防压疮抬腿垫，包括由硬质海绵制成本体1，使其既具有一定的支撑强度，又使患者感觉舒服。所述本体1为长方体形，其一端为斜坡状，与患者的膝弯处相适应。其另一端设有与本体1相垂直的凹型挡板3。该挡板3包括底板和两块侧板。其中，

所述底板为矩形，下端连接在所述本体1的端部。所述侧板为梯形，垂直连接在所述底板的两侧，与底板共同构成凹型结构，可对患者的脚部进行有效支撑和阻挡，防止其脚向前或两侧歪倒而造成足下垂。进一步的，所述挡板3的内侧面上贴敷一层软质垫层，可防止脚部表皮发生擦伤。优选的，该垫层可以使用海绵或棉絮制成。所述本体1邻近挡板3处还设有一个圆形凹槽2，其大小与普通人的脚跟隆凸处相适应。当患者仰卧时，其脚跟可以放在该凹槽2内，避免该处受到长期压迫而发生压疮。

[0015] 本实用新型未涉及部分均与现有技术相同或可采用现有技术加以实现。

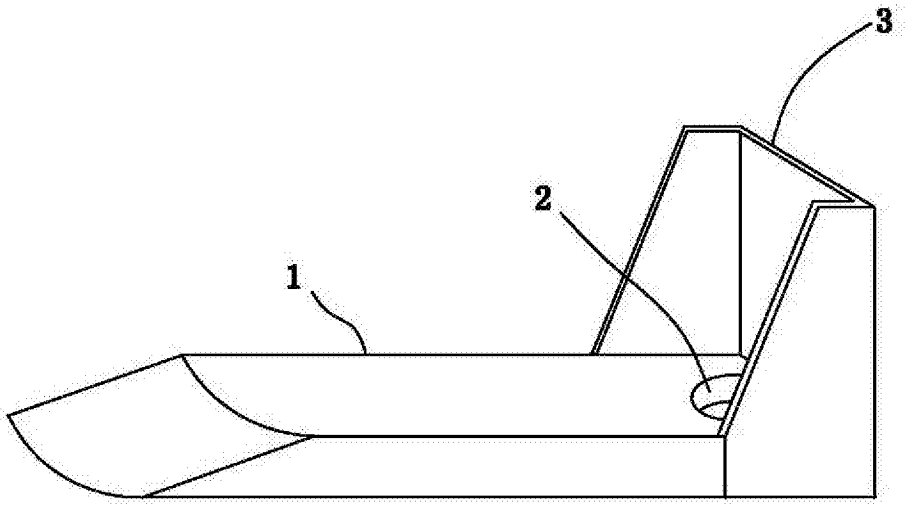


图1